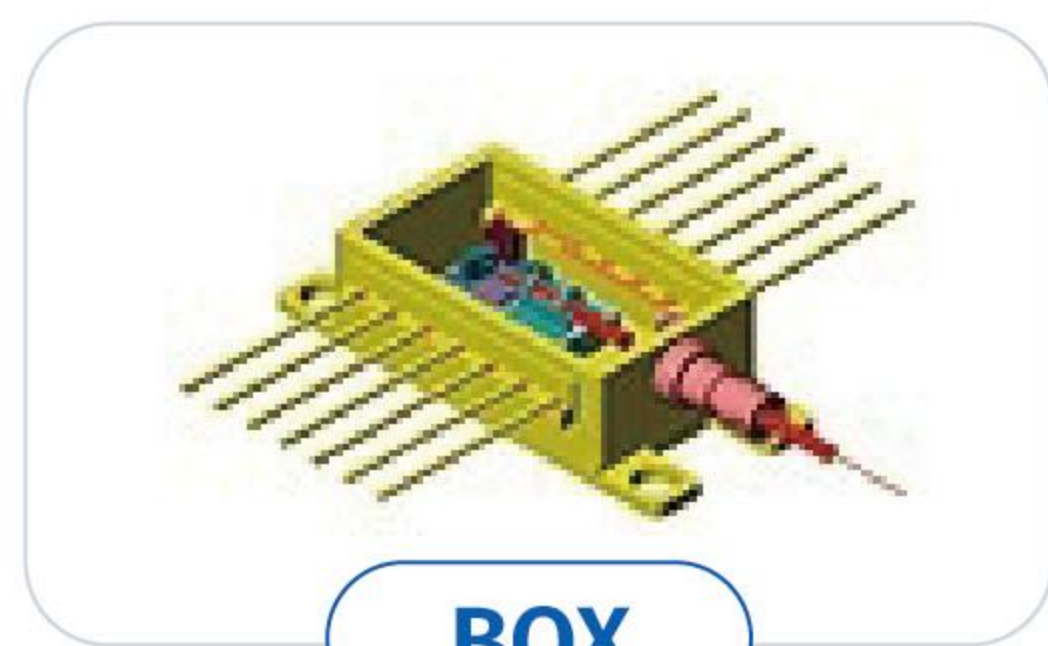


DB-141A

高精度自动固晶机



应用领域



BOX



TEC



COB



HDMI



MEMS



TO

性能参数

序号	项目	指标
01	贴片位置精度	±5um @3 sigma ±3um (标准片)
02	贴片角度精度	±0.3° @3 sigma
03	贴合压力	20gf~200gf
04	单颗贴合时间	≤6秒
05	点胶系统	蘸胶或画胶
06	顶针系统	1套
07	上料系统	6寸扩晶环2个或8寸扩晶环1个
08	视觉校准系统	3套下视+1套上视相机 可选RGB三色光源
09	贴片尺寸	最小:0.12mm*0.12mm ; 最大:5mm*5mm
10	基板载具尺寸	宽度:50~100mm; 长度:50~200mm
11	上料/下料料盒	2个
12	电源	200-240VAC, 50-60Hz, 3000W
13	气源	压缩空气: 0.5~0.6Mpa / 真空: -60~-80KPa
14	外形尺寸	1240mm(L) x 1160mm(W) x 1830mm(H)
15	重量	1100kg